PCT/EP 0 0 / 0 8 0 5/30

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



REC'D 0 3 OCT 2000
WIPO PCT
09/807687

Bescheinigung

Die Philips Corporate Intellectual Property GmbH in Aachen/Deutschland hat eine Patentanmeldung unter der Bezeichnung

"Passives Bauelement mit Verbundwerkstoff"

am 20. August 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht.

Der Sitz der Anmelderin wurde berichtigt in: Hamburg/Deutschland.

Das angeheftete Stück ist eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlage dieser Patentanmeldung.

Die Anmeldung hat im Deutschen Patent- und Markenamt vorläufig das Symbol H 01 G 4/12 der Internationalen Patentklassifikation erhalten.

München, den 14. Februar 2000

Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

Im Auftrag

Hoil

Aktenzeichen: 199 39 483.0

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)





Passives Bauelement mit Verbundwerkstoff

Die Erfindung beschreibt ein passives Bauelement, insbesondere ein Vielschichtbauelement, mit einem Dielektrikum und mindestens zwei Elektroden. Das Dielektrikum enthält einen Verbundwerkstoff aus einem dielektrischen, keramischen Material und einem organischen Polymer. Zur Herstellung des passives Bauelementes wird das dielektrische, keramische Material mit einem geeigneten Monomer gemischt, die Masse wird in die gewünschte Form gebracht und das Monomer wird polymerisiert. Erhalten werden formstabile keramische Körper, die durch Anbringen von Elektroden zu Kondensatoren oder anderen passiven Bauelementen weiterverarbeitet werden. Ein Sintern der passiven Bauelemente ist nicht mehr nötig.



BESCHREIBUNG

5

10

Passives Bauelement mit Verbundwerkstoff

terung unter oxidierenden Bedingungen.

Die Erfindung betrifft ein passives Bauelement, insbesondere ein Vielschichtbauelement, mit einem Dielektrikum und mindestens zwei Elektroden.

In der elektronischen Industrie werden viele Bauelemente in einer Vielschichtstruktur hergestellt. Dazu zählen beispielsweise Vielschichtkondensatoren, -aktuatoren und -varistoren. Mengenmäßig am meisten werden Vielschichtkondensatoren hergestellt.

Keramische Vielschichtkondensatoren werden üblicherweise hergestellt, indem man grüne keramische Substratfolien aus meist dielektrischen Komponenten abwechselnd mit Schichten aus einer Metallpaste für die inneren Elektroden übereinander stapelt und anschließend den Stapel aus Keramik- und Metallschichten sintert.

Die Qualität von Vielschichtkondensatoren wird sowohl durch die chemische Zusammensetzung des Materials für das Dielektrikum bzw. für die Elektroden als auch durch die Herstellungsbedingungen bestimmt. Bei den Herstellungsbedingungen spielen vorallem die Sinterbedingungen eine Rolle. Abhängig von der Sinteratmosphäre können bei der Sinterung verschiedene, gegenläufige Oxidations- und Reduktionsreaktionen ablaufen. So
 werden beispielsweise beim Sintern in reduzierender Atmosphäre Bariumtitanat und seine Derivate halbleitend. Sie sind in diesem Zustand als Dielektrikum ungeeignet. Die Sinterung der Vielschichtkondensatoren unter oxidierenden Bedingungen kann nur erfolgen, wenn das Elektrodenmaterial aus Rhodium, Palladium oder Platin besteht. Rhodium und Platin sind jedoch sehr teuer, ihr Kostenanteil kann bis zu 50% betragen. Die Entwicklung geht daher dahin, anstelle von Rhodium und Platin sehr viel billigere Metalle wie Ni, Cu, Ag oder deren Legierungen zu verwenden. Diese Metalle oxidieren jedoch bei einer Sin-

Besonders im Bereich der temperaturstabilen NP0-Materialien, die vielfältige Anwendung 30 im Telekommunikationsbereich finden, ist Bedarf an keramischen Materialien, welche mit billigeren Metallen wie Nickel, Kupfer oder Silber verwendet werden können. Besonders der Einsatz von Silberelektroden ist attraktiv, da bei den im Telekommunikationsbereich verwendeten Frequenzen von über 500 MHz der innere Widerstand aufgrund des sogenannten "Skin-Effektes" einen immer größer werdenden Einfluß hat. Nur Elektroden aus Kupfer, Silber, Gold und Aluminium weisen ausreichend niedrige Werte für den inneren Widerstand auf, die einen Einsatz bei hohen Frequenzen ermöglichen. Für diese Anwendungen sind besonders Kondensatoren mit niedrigen, aber präzisen Kapazitätswerten interessant.



10 Eine Erniedrigung der Sintertemperaturen auf unter 900 °C, was den Einsatz von Silberelektroden ermöglicht, ist problematisch, da die hochschmelzenden, dielektrischen Materialien mit hochreaktiven, niedrigschmelzenden Gläsern oder anderen Verbindungen gesintert werden müssen. Dies wiederum kann zu Reaktionen zwischen den unterschiedlichen Phasen führen, die dann die Temperaturspezifikation der verwendeten dielektrischen Materialien verändern.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Kondensator, insbesondere einen Vielschichtkondensator bereitzustellen, der preiswert herzustellen ist.



20 Die Aufgabe wird gelöst, durch ein passives Bauelement mit einem Dielektrikum und mindestens zwei Elektroden, dadurch gekennzeichnet, daß das Dielektrikum einen Verbundwerkstoff aus einem dielektrischen, keramischen Material und einem organischen Polymer enthält.

Üblicherweise werden passive keramische Bauelemente zur Verfestigung des Dielektrikums gesintert. Dabei kommt es zu einer Schrumpfung bzw. Dichtezunahme im Dielektrikum, die je nach Art des Werkstoffes, der Korngrößenverteilung des Ausgangspulvers und den Reaktionsbedingungen (Sintertemperatur, Sinterzeit, Sinteratmosphäre) unterschiedlich stark ausfällt. Beim erfindungsgemäßen Bauelement erfolgt die Verfestigung des Dielektri-kums mit Hilfe eines Polymers. Dabei wird zunächst das dielektrische, keramische Material mit dem Monomer eines geeigneten Polymers gemischt und anschließend wird das Monomer polymerisiert. Dadurch wird ein Sintern überflüssig.
Es ist bevorzugt, daß das organische Polymer nicht löslich in Wasser ist.

Die Verwendung eines wasserunlöslichen Polymers verhindert Änderungen der Eigenschaften und der Form des passiven Bauelementes beziehungsweise des Dielektrikums, die durch Eintritt von Feuchtigkeit hervorgerufen werden können.

Es weiterhin bevorzugt, daß das Polymer ein Polyimid, Polyethylen, Polycarbonat oder Polyurethan enthält.

Diese Polymere benetzen das dielektrische, keramische Material und sind allesamt nicht wasserlöslich.

10

Es kann bevorzugt sein, daß das dielektrische, keramische Material einen geringen Temperaturkoeffizienten aufweist.

Passive Bauelementen, insbesondere Kondensatoren, deren Dielektrikum einen geringen

Temperaturkoeffizienten aufweist, finden vielfältige Anwendung im Telekommunikationsbereich. Aufgrund der niedrigen Temperaturen bei der Herstellung des passiven Bauelementes wird die Temperaturspezifikation des Dielektrikums nicht verändert.

Es ist besonders vorteilhaft, daß die Elektroden aus Ag, Au, Cu, Al oder Legierungen der 20 Metalle sind.



25

30

stand auf.

Da ein Sintern bei hohen Temperaturen nicht notwendig ist, können preiswerte Metalle, die unter den üblichen Sinterbedingungen oxidiert werden würden, als Elektrodenmaterial eingesetzt werden. Außerdem weisen diese Metalle einen geringen effektiven Serienwider-

Desweiteren betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines passiven Bauelementes mit einem Dielektrikum und mindestens zwei Elektroden, bei dem

- das dielektrische, keramische Material und ein Monomer eines Polymers gemischt werden,
- die erhaltene Mischung in die gewünschte Form gebracht wird,
- das Monomer teilweise oder vollständig polymerisiert wird
- und die Elektroden angebracht werden.

Es kann bevorzugt sein, daß nach Anbringen der Elektroden ein zweiter Polymerisationsschritt stattfindet.

Ein typischer Fertigungsprozeß für ein Vielschichtbauelement mit gedruckten metallischen Schichten besteht aus folgenden Schritten:

- 1. Herstellung einer Suspension aus einem keramischen Pulver, Lösungsmittel, Dispergiermittel, Bindemittel, Verflüssiger etc.
- 2. Ausziehen der Suspension zu Schichten
- 3. Trocknen der Schichten zu grünen keramischen Folien
- 4. Bedrucken der grünen keramischen Folien mit einer strukturierten metallischen Schicht
 - 5. Stapeln der Folien
 - 6. Laminieren des Stapels
 - 7. Trennen in die einzelnen grünen Produkte
- 15 8. Binderausbrand
 - 9. Sintern
 - 10. Aufbringen der Außenkontaktpaste und Einbrennen der Kopfkontakte

Mit Hilfe des erfindungsgemäßen Verfahren werden die meisten Schritte, besonders das

Sintern, dieses Fertigungsprozeß überflüssig. Dies vereinfacht und verkürzt nicht nur das

Verfahren, es senkt auch die Kosten.

Es ist in allen Ausführungen bevorzugt, daß die Polymerisation thermisch initiiert wird.

- Die Polymerisation der Monomer wird thermisch durch Temperaturen unter 400 °C initiiert. Durch diese niedrige Temperaturen während der Herstellung wird einerseits ein formstabiles Produkt erhalten und außerdem werden die Herstellungskosten sowie die CO₂-Emisssion gesenkt.
- 30 Es ist außerdem bevorzugt, daß die Menge m an eingesetztem Monomer zwischen 3 Gew. % ≤ m ≤ 20 Gew.-% bezogen auf die Menge an eingesetztem dielektrischen, keramischen Material liegt.



Die Erfindung bezieht sich auch auf eine dielektrische, keramische Zusammensetzung, die einen Verbundwerkstoff aus einem dielektrischen, keramischen Material und einem organischen Polymer enthält.

Unter Verwendung einer dielektrischen, keramischen Zusammensetzung, die einen Verbundwerkstoff aus einem dielektrischen, keramischen Material und einem organischen Polymer enthält, und mit Hilfe des erfindungsgemäßen Herstellungsverfahren kann ein formstabiles passives Bauelement, wie zum Beispiel ein Stielstrahler, dargestellt werden, das nicht auf eine flache Geometrie beschränkt ist.

10

Weiterhin betrifft die Erfindung auch eine Filteranordnung mit einem passiven Bauelement, welches ein Dielektrikum und mindestens zwei Elektroden aufweist, bei dem das Dielektrikum einen Verbundwerkstoff aus einem dielektrischen, keramischen Material und einem organischen Polymer enthält.

15

20

30

Im folgenden wird die Erfindung näher erläutert und es werden drei Ausführungsbeispiele angegeben.

Zur Herstellung eines erfindungsgemäßen passiven Bauelementes wird ein dielektrisches, keramisches Material mit einem Monomer eines wasserunlöslichen organischen Polymers gemischt. Die Mischung erfolgt vorzugsweise in einem organischen Lösungsmittel wie zum Beispiel einem Kohlenwasserstoff, einem aromatischen Kohlenwasserstoff, THF, N-Methylpyrrolidon oder γ-Butyrolacton. Als dielektrisches, keramisches Material kann zum Beispiel ein ferroelektrisches Material wie Bariumtitanat, Blei-Zirkon-Titan-Oxid oder beispielsweise ein NPO-Material wie ein substituierter Barium-Neodym-Titan-Perowskit mit Defektstruktur, (Mg,Ca)TiO₃, BaZrO₃, BaTi₄O₉, Ca(Zr,Ti)O₃ oder BaO-Sm₂O₃-5TiO₂ eingesetzt werden. Als Monomere können beispielsweise die Monomere eines Polyimids, eines Polyethylens, eines Polycarbonats oder eines Polyurethans verwendet werden. Die Menge m an eingesetztem Monomer beträgt zwischen 3 und 20 Gew.-% bezogen auf die Menge an eingesetztem dielektrischen, keramischen Materials. Nachdem das gemahlene dielektrische, keramische Material mit dem Monomer eines der Polymere in

einem organischen Lösungsmittel vermischt wurde, wird das Lösungsmittel entfernt. Das

erhaltene Pulver wird granuliert, indem man es durch ein Sieb mit 300 µm Maschenweite preßt und anschließend in einer Granuliertrommel zu einem Rollgranulat verarbeitet. Das Granulat wird danach unter Einsatz von Preßdruck in die gewünschte Form verpreßt. Diese Formen werden dann Temperaturen bis 400 °C ausgesetzt, um thermisch die Polymerisation der Monomere zu initiieren. Die Polymerisation kann dabei nur zum Teil oder aber auch vollständig ablaufen. Anschließend werden Elektroden beispielsweise mittels Aufdampfverfahren, stromlosen Plattierens, Siebdruck, galvanischen Plattieren und Transferdruckverfahren befestigt. Die Elektroden können zum Beispiel Ag, Au, Cu, Al oder Legierungen dieser Metalle enthalten.

10

Zur Herstellung von Vielschichtbauelementen können mehrere solcher, nur teilweise polymerisierter, Formen übereinander gestapelt und einem zweiten, thermisch initiierten Polymerisationsschritt unterzogen werden.

15 Als passive Bauelemente können beispielsweise Kondensatoren hergestellt werden. Ein oder mehrere solcher Kondensatoren können in einer Filteranordnung verwendet werden.

Im folgenden werden Ausführungsformen der Erfindung erläutert, die beispielhafte Realisierungsmöglichkeiten darstellen.

Ausführungsbeispiel 1



20

Zur Herstellung eines Scheibenkondensators wurden 5 g des substituierten BariumNeodym-Titan-Perowskit mit Defektstruktur (■ entspricht einer Kationenleerstelle)

{Ba_{0.242}Sr_{0.02}Ca_{0.03}Nd_{0.232}Gd_{0.23}■_{0.246}}[Ti_{0.97}Nb_{0.03}]O₃ mit 16.5 mg eines 1:1-Gemisches aus
Pyromellithsäuredianhydrid und 4,4'-Diaminodiphenylether in N-Methylpyrrolidon gemischt. Anschließend wurde das Lösungsmittel verdampft. Das erhaltene Pulver wurde
durch ein Sieb mit 300 μm Maschenweite gepreßt und anschließend in einer Granuliertrommel zu einem Rollgranulat verarbeitet. Das Granulat wurde danach bei einem Preßdruck von 400 MPa in eine Scheibe mit einem Durchmesser von 6 mm und einer Dicke
von 500 μm verarbeitet. Die Scheibe wurde unter Stickstoffatmosphäre einer Temperatur
von 380 °C ausgesetzt. Abschließend wurden an der Scheibe Elektroden aus Au mittels
CVD (Chemical Vapour Deposition) aufgebracht.

Ausführungsbeispiel 2

Ein Scheibenkondensator wurde in der gleichen Art und Weise wie in Ausführungsbeispiel 1 beschrieben hergestellt. Es wurden 26.5 mg des Gemisches aus Pyromellithsäuredianhydrid und 4,4'-Diaminodiphenylether eingesetzt.

Ausführungsbeispiel 3



Ein Scheibenkondensator wurde in der gleichen Art und Weise wie in Ausführungsbeispiel 1 beschrieben hergestellt. Es wurden 50.1 mg des Gemisches aus Pyromellithsäuredianhydrid und 4,4'-Diaminodiphenylether eingesetzt.

Alle erhalten Scheibenkondensatoren wiesen eine Dielektrizitätskonstante ε größer 20, die beiden Scheibenkondensator mit 3.3 und 5.3 Gew.-% an eingesetztem Polyimid-Monomer zeigten sogar eine Dielektrizitätskonstante ε größer 25. Außerdem zeigten alle Scheibenkondensatoren eine NPO-Charakteristik. Der Isolationswiderstand lag in allen Fällen über 3 • 10¹¹ Ωm.



PATENTANSPRÜCHE

1. Passives Bauelement mit einem Dielektrikum und mindestens zwei Elektroden, dadurch gekennzeichnet,

daß das Dielektrikum einen Verbundwerkstoff aus einem dielektrischen, keramischen Material und einem organischen Polymer enthält.



2. Passives Bauelement nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

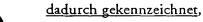
daß das organische Polymer nicht löslich in Wasser ist.

10 3. Passives Bauelement nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

daß das organische Polymer ein Polyimid, Polyethylen, Polycarbonat oder Polyurethan enthält.

15 4. Passives Bauelement nach Anspruch 1,



daß das dielektrische, keramische Material einen geringen Temperaturkoeffizienten aufweist.

20 5. Passives Bauelement nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

daß die Elektroden aus Ag, Au, Cu, Al oder Legierungen der Metalle sind.

6. Verfahren zur Herstellung eines passiven Bauelement mit einem Dielektrikum und mindestens zwei Elektroden,

dadurch gekennzeichnet,

daß

- das dielektrische, keramische Material und ein Monomer eines Polymers gemischt werden,
 - die erhaltene Mischung in die gewünschte Form gebracht wird,
 - das Monomer teilweise oder vollständig polymerisiert wird
 - und die Elektroden angebracht werden.



7. Verfahren nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeichnet,

daß nach Anbringen der Elektroden ein zweiter Polymerisationsschritt stattfindet.

- 8. Verfahren nach Anspruch 6 und 7,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß die Polymerisation thermisch initiiert wird.
 - 9. Verfahren nach Anspruch 6 und 7,
- 20 <u>dadurch gekennzeichnet</u>,

daß die Menge m an eingesetztem Monomer zwischen 3 Gew.-% ≤ m ≤ 20 Gew.-% bezogen auf die Menge an eingesetztem dielektrischen, keramischen Material liegt.

- 10. Dielektrische, keramische Zusammensetzung,
- 25 <u>dadurch gekennzeichnet</u>,

daß sie einen Verbundwerkstoff aus einem dielektrischen, keramischen Material und einem organischen Polymer enthält.

11. Filteranordnung mit einem passiven Bauelement, welches ein Dielektrikum und mindestens zwei Elektroden aufweist,

dadurch gekennzeichnet,

daß das Dielektrikum einen Verbundwerkstoff aus einem dielektrischen, keramischen

5 Material und einem organischen Polymer enthält.

